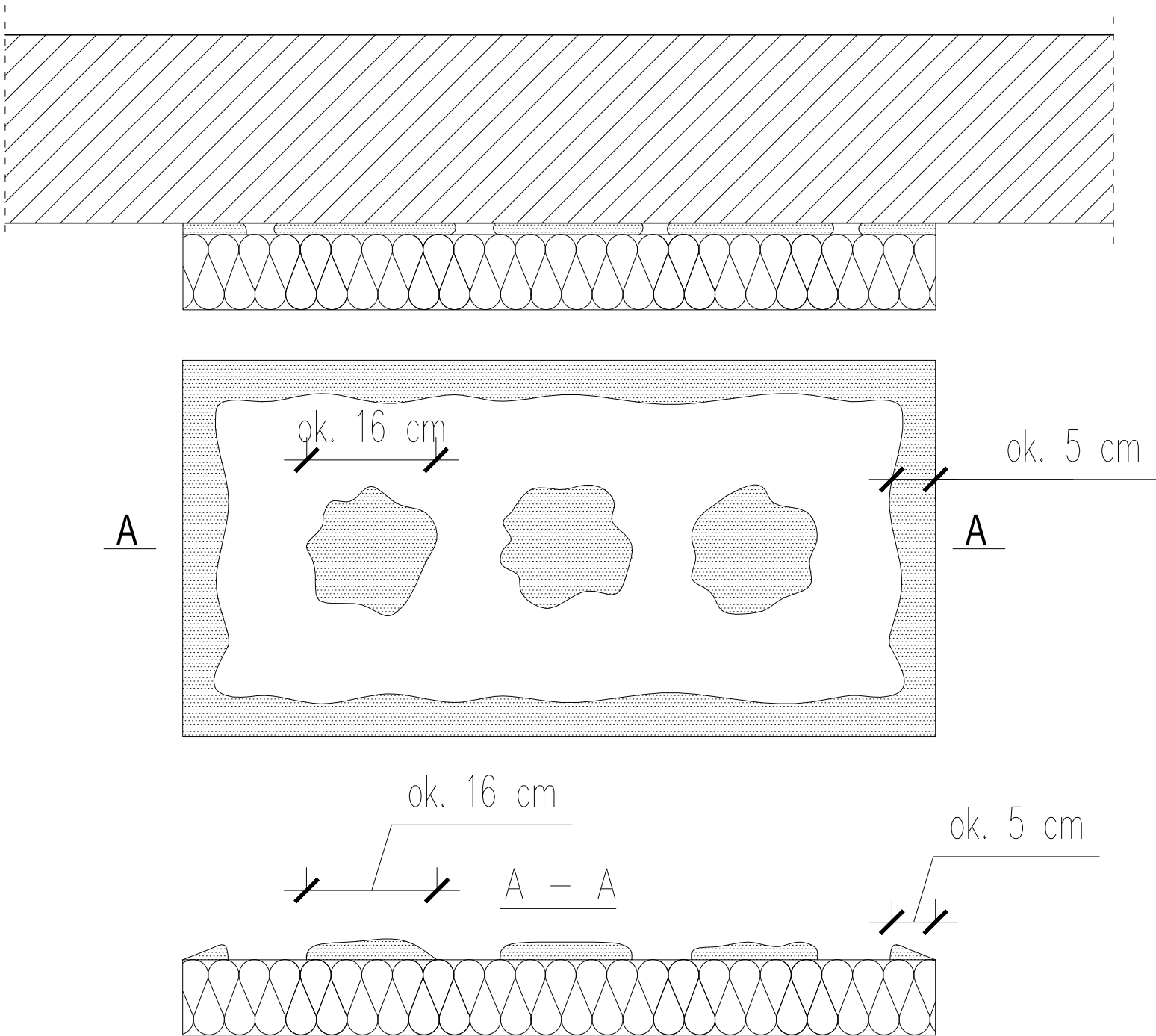


Sposób klejenia płyt izolacji termicznej.



$\frac{P_e}{P} \times 100 \% / 40 \%$

Pe – efektywna powierzchnia przyklejenia
płyty termoizolacyjnej do podłoża
P – powierzchnia płyty termoizolacyjnej
przylegająca do ściany

Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoży nienasiąkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do mieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych. Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają mieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo–punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całościowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

- UWAGI:
1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z opisem technicznym oraz projektami branżowymi;
 2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
 - Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;
 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
 - obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
 - instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;
 3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie;
 4. **WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ;**
 5. **INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH;**

INWESTPROJEKT POZNAŃ Sp. z o.o
ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań

projekt:	Docieplenie budynku Urzędu Gminy, w ramach zadania: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE"		
obiekt:	Budynek Urzędu Gminy Banie ul. Skośna 6, 74- 100 Banie, Działka nr 525,530,531, obręb 16, jedn. ew.320601_2, Gmina Banie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie		
inwestor:	GINA BANIE ul. Skośna 6, 74- 100 Banie	data:	06.2018
Projektant Gl.	imię i nazwisko: mgr inż. arch. Katarzyna Gauden	numer uprawnień: WP-01A/OKK/UpB/28/2011 w spec. architektonicznej	podpis:
Sprawdzający	mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	357/PW/92 w spec. architektonicznej	
tytuł rysunku:	DETAL- KLEJENIE PŁYT IZOLACYJNYCH		skala:
część rys.:	branża:	faza projektu:	format arkusza:
1/1	Architektura	P. WYKONAWCZY	420x 297
numer rysunku:			D01
Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83; Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Powielanie, rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione! Prawa Autorskie dla / Copyright by : INWESTPROJEKT Poznań Sp. z o.o.			str.